

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	普罗资本、高毅资产、财通证券、中信证券、广发基金、西部利得、嘉合基金、光证资管、中银国际、太平养老、广发证券、信达证券、天禄科技、银柿财经、同花顺		
活动时间	2024年12月06日		
接待人员	董事长葛文志、董事会秘书王懿伟、财务负责人华朝花、证券事务代表薛连科		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书王懿伟先生介绍公司概况；</p> <p>二、董事长葛文志先生对行业状况、公司主要产品及相关技术进行介绍；</p> <p>三、互动环节</p> <p>Q1：请介绍下与汇顶的合作情况，包括新产品的情况？</p> <p>公司2018年开始与汇顶合作开发了超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案；2023年紧跟客户的步伐合作开发超声指纹芯片声学层解决方案，2024年5月份开始量产；其它与汇顶合作开发的产品还包括环境光芯片光路层产品等。</p> <p>Q2：请介绍下公司半导体用玻璃晶圆出货情况？</p> <p>公司与国外玻璃厂商合作，玻璃厂商接半导体公司订单并提供原材</p>		

	<p>料，美迪凯进行精密加工，目前已实现量产。</p> <p>Q3：公司新购买了三条 CIS 相关产线，满产后产能是多少？</p> <p>公司新采购的三条图像传感器(CIS)整套光路层生产线设备已到位，目前调试已接近尾声，加上原有一条生产线预计设备总产能在 1.7 万 Wafer/月左右。</p> <p>Q4：请介绍下明后年公司的增长动力主要来自于哪些方面？</p> <p>随着公司新采购的图像传感器（CIS）整套光路层生产线设备调试投产，以及超声指纹芯片声学层解决方案、射频滤波器(SAW Filter)、半导体封测产品的陆续放量等，将为公司后续发展打下坚实基础。公司将积极努力，不断提升核心竞争力，为股东创造更大价值！</p> <p>Q5：TC-SAW 产品主要和哪些厂商合作？</p> <p>公司的 TC-SAW 产品主要与国内的设计厂商合作。</p> <p>四、产线参观</p> <p>结束</p>
附件清单	无